This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

ę.						
				9)		
					·······	
-	•					•
						Ţ.
			•	3		
2. (4)						
•	*				1.00	
				•		
			j.			
	***			•		
		 4				
				•		
					,	
		191	,	· ,		
		i.	,	• .		
		i.	,	• .		÷
		1.1	,			
			, ,			
						7
						7
						7
						7
						7
						7
						Ţ ;

WEST

End of Result Set

الناباء وعالودات والرادان

Generate Collection

JD 53-49269

L1: Entry 265 of 265

File: DWPI

May 4, 1978

DERWENT-ACC-NO: 1978-42930A

DERWENT-WEEK: 197824

COPYRIGHT 2001 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Multilayer ceramic substrate with circuit pattern, prodn. - by printing pattern on green ceramic sheet, bonding to a green sheet contg. holes, and filling holes with conductive material

PATENT-ASSIGNEE:

ASSIGNEE

CODE

FUJITSU LTD

FUIT

PRIORITY-DATA: 1976JP-0123506 (October 15, 1976)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE

PAGES

MAIN-IPC

JP 53049264 A

May 4, 1978

000

INT-CL (IPC): H05K 3/00

ABSTRACTED-PUB-NO: JP53049264A

BASIC-ABSTRACT:

A circuit pattern is printed on a green sheet, and an adhesive layer is printed on the circuit pattern. Another green sheet with holes is placed on the adhesive layer, and the holes in the green sheet are then filled with electrically conductive material. Time required for prodn. of the multilayer ceramic material is reduced.

Typically, a circuit pattern is printed on a green sheet by screen printing and dried. The green sheet is formed of a compsn. consisting of 99.75 g of Al203, 0.25g of MgO, 6.k g of polyvinyl butyral, 7 g of dibutyl phthalate, 1 g of a dispersant, 18 g of methyl ethyl ketone, 8 g of ethyl alcohol and 4 g of butyl alcohol. An adhesive layer is deposited on the entire surface of the green sheet. Another green sheet having holes is placed on the adhesive layer. The holes are filled with electrically conductive material, and a circuit pattern is printed on the second green sheet.

TITLE-TERMS: MULTILAYER CERAMIC SUBSTRATE CIRCUIT PATTERN PRODUCE PRINT PATTERN GREEN CERAMIC SHEET BOND GREEN SHEET CONTAIN HOLE FILL HOLE CONDUCTING MATERIAL

ADDL-INDEXING-TERMS: POLYVINYL BUTYRAL

DERWENT-CLASS: A85 L03 V04

CPI-CODES: A12-E07A; A12-W12D; L03-H04E;

POLYMER-MULTIPUNCH-CODES-AND-KEY-SERIALS: Key Serials: 0231 1992 2682 2740 2857

Multipunch Codes: 011 04- 231 232 233 609 623 627 628 678 720

1

09日本国特許庁

公開特許公報

①特許出願公開

昭53-49264

(1) Int. Cl.²
H 05 K 3/00

H 05 K 3/12

識別記号

❸ 氏本分類 59 G 4 59 G 412 庁内整理番号 6819--57 7638--57 ❸公開 昭和53年(1978)5月4日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

❸多層セラミツク基板の製造方法

②特 顧 昭51-123506

❷出

頁 昭51(1976)10月15日

@発 明 者 山田成一

川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

周 龜原伸男

川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

70 発 明 者 藤森正敏

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

同 村川恭平

川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

切出 顆 人 富士通株式会社

川崎市中原区上小田中1015番地

10代 理 人 弁理士 松岡宏四郎

99 *H*H 1

- L 発明の名称 多層セラミック基準の製造方法
- 2. 特許請求の額数

を 生シートはフィルム上に関係パターンを印刷する 工程と、数量解析上に供通孔を数けた生シートを まれる工程と、数値通孔に構造孔を数けた生シートを まれる工程と、数値通孔に構造べーストを完集する工程を含むことを特徴とする多層セラミフタ系 毎の製造方法。

3. 契例の詳細な説明

本税明は多層セラミッタ新板の製造方法に関す みものである。

多層セラミック基板を製造する方法として、 製層 法と、印刷法がある。

根層法は生シートに自然パターン。及び層間機構 のためのピア・ホール(Via bole)を形成した 低所定枚款の生シートを常ねて圧力を加えて鏡成 する方法である。

との方法では製造工数は少ないが生シート圧着用 の製量が必要となり又生シートを含れた時間路パ チーンとピア・ホールが正確に位置失めされているかどりかの確認を行うことができない。

とれに対し印刷法は生シート又はフィルム上に包 路パターンと絶縁層を交互にスタリーン印刷して 多層化を行うために生シート圧着用の袋包が不要 トゥス。

しかし、一世の印制曲りのペーストの罪さは常度 上から 60 - 50 A B が限度であるため起象形を 厚くするととが要求される場合機返し印刷を行う な思れるよ

本発明は、との様な欠点を除去するととを目的とし、この様を目的は、生シート又はフィルム上に 即路パターンを印刷する工程と、飲飯部パターン 上に能層形を印刷する工程と、飲飯幣用上に低速 孔を設けた生シートを並れる工程とが放低達に導 電ペーストを完成する工程を含むことを得象とす る多用セラミッタ基板の製造方法、によつて達成 まれる。

以下本発明を実施例に終づいて評価に説明する。 核 1 的(4)~(6) は本発明の一実施例を示す他であり。 対中 1 4 は生シート。 2 6 は回路パターン。 3 は 無潜風。 8 は帯電ペーストである。

製造方法を順に説明すると、まず40数の機に生シート1上に回路パターンまをスタリーン印刷して 乾燥させた後60数の様に接着層3を回路パターン まより16~20×m厚くスタリーン印刷する。 次に60数の様に生乾をの状態の緩着層3の上に孔 4 & を形成した生シート 4 を重ねて接着する。 孔の明いた生シートを用いることにより接着の解 に生じる最層層と生シートの間の気泡を容易に執 ₩ ₩53-49264(2)

くととがてきる。

次に似動の様だ生シート6の孔6gに感覚ペースト5を充填させ乾燥する。更に(3)動の様に包括パターン6をスタリーン印刷して乾燥させる。

以下(a) - (a) 由の事を輸送して所定の層の基礎を製造する。

ととて生シートの代わりにフィルムを用いる様に メ 学M してもよい。

ととに用いられる無常用3は生シート 1.6 と被潜性が良く鏡成収縮率が一番するものを用いるととが必要である。

そとで本発明では次の根皮のものをボールとリングしたものを用いた。

接着用:Ale Os (平均粒径 6.6 mm) ----- 9 2 7 5 g

Ngo (* 003#m)...... 0 2 5 g
エテルセルロース 6 g
ポリビエルプナラール 6 g
分 数 別 0 5 g
テルビネオール 1 8 g

生シート:Al₄O₆(子物位性 4.5 mm) …… 9 & 7 5 g.

Mgo (* QOS#m) …… Q. 8 5 g

ポリビエルブテラール …… 4.5 g

フタル酸ジブテル …… 7 g

分 数 例 …… 1 g

プテルカルビトールアセナート …… 166

..... 4 .

生シートの鏡皮収益率は A1,0,6 と Mgの の密度に ジデッ よつて足まる。 従つて、 領収中に所定する 有母点 糸 分を同じとしている。

ブチルアルコール

有機成分はエナルセルロース。ポリピュルブテラ ール、フタル酸ジブナル、分散剤である。

尚根寿展中代粘底の少さいエテルセルロースを扱 入させる理由は、ポリビニルブテラールが非常化 粘り強いためスタリーン印刷でをなくなるためで ある。

以上述べたことから明らかを様に編体パターン上 に接着解をスクリーン印刷した破孔明けを行つた 生シートを重ね次にこの孔に導電ペーストを充壌 する様にしているので印刷法の様に印刷を繰り返 して絶縁層を形成する必要がないので製造時間の 短輪を行うことが可能となり、最返し印刷による 位置すれが生じなくなる。

又孔の何いたシートを散略パターンの上に重ねた 低に孔に導電ペーストを充填する様にしているた め、四部パターンと孔の位置失めの確認を行うと とが可能となる。

4 抱断の簡単な説明

第1回(4)-(4)は本発明の一実施例を示す困である。

製中16は生シート、26は国路パターン、5は 被策略、8は導電ペーストである。

代眾人介理士 松肖安四郎

特周 昭53- 49264 (3)

